

次世代半導体プロジェクトの ご紹介

2023年5月22日

Rapidus株式会社 代表取締役社長

小池 淳義

社名

- Rapidus株式会社（英文名：Rapidus Corporation）

所在地

- 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目1番地 麹町ダイヤモンドビル11階

設立日・資本金等

- 2022年8月10日
- 73億4,600万円（資本準備金の金額等含む）

主な事業内容

1. 半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造及び販売
2. 環境に配慮した省エネルギーの半導体及び半導体製造技術の研究、開発
3. 半導体産業を担う人材の育成・開発

Rapidus株式会社

経営株主



東 哲郎



小池 淳義

創業個人株主
(12名)

半導体の専門家集団が設立

企業8社が出資

KIOXIA

SONY

NEC

SoftBank



NTT

DENSO



MUFG



TOYOTA



Rapidus 経営理念



人材育成

半導体産業に必要な人材を持続的に生み出す



最終製品・産業の創成

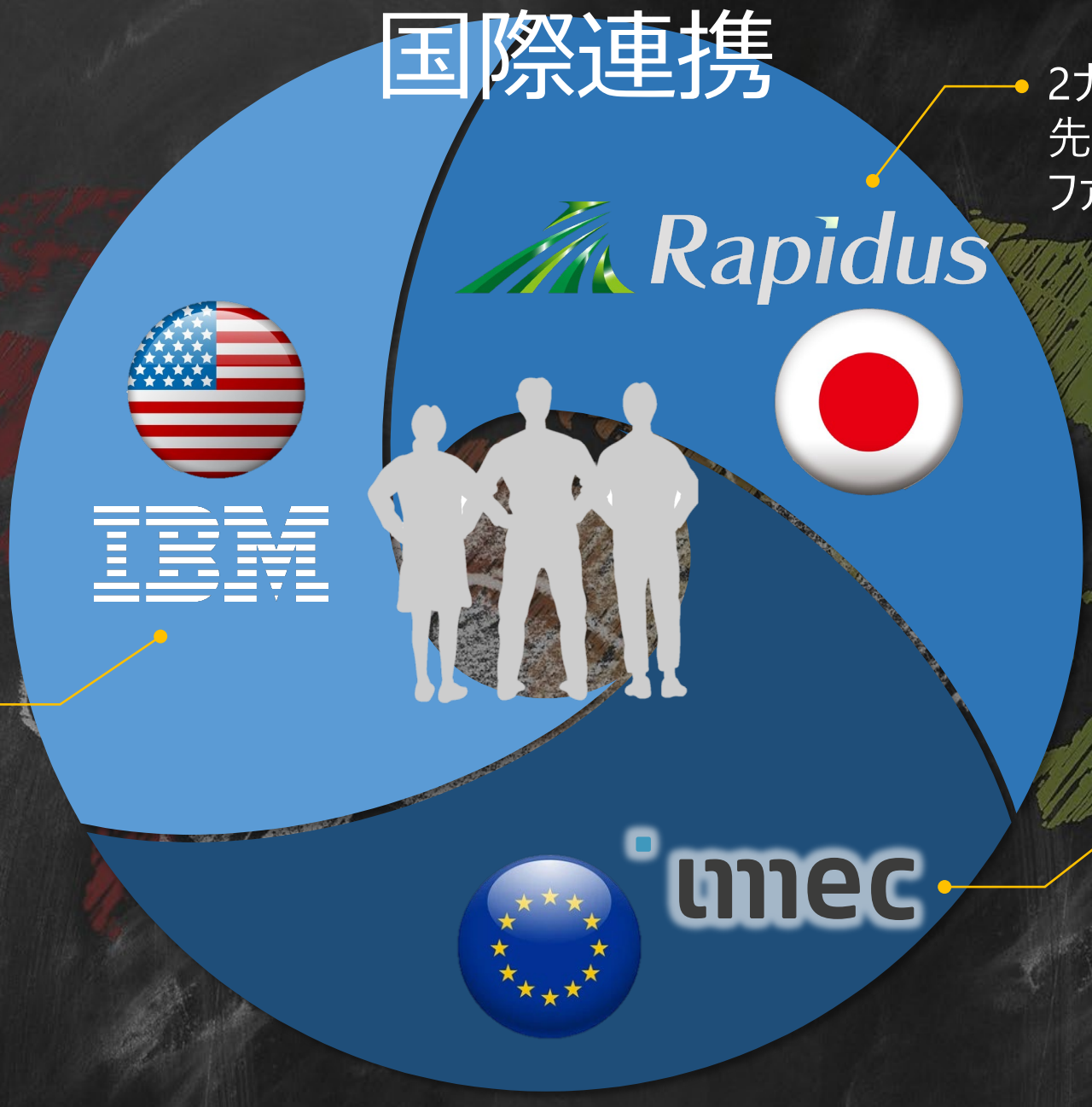
顧客企業と対等の立場で議論を重ね、需要を生み出す



グリーン化技術

前工程・後工程を融合し、グリーン・イノベーションを起こす

国際連携



2ナノメートルおよびその先の半導体量産技術、ファウンドリー事業

世界で初めて2ナノメートルの半導体チップを開発

先端半導体の基礎研究、EUVリソグラフィ技術